



品番 PRODUCT No.	A	B
SMD25-10WS	15.24	10.16
SMD25-12WS	17.78	12.70
SMD25-14WS	20.32	15.24
SMD25-16WS	22.86	17.78
SMD25-18WS	25.40	20.32
SMD25-20WS	27.94	22.86
SMD25-22WS	30.48	25.40
SMD25-24WS	33.02	27.94

④						②	黄銅 Brass	△△半田鍍金又は錫鍍金 Solder Plating or Tin Plating	
③				SMD25-□□WS		①	ナイロン66 (GFA) NYLON66 (GF)	UL94 V-0	
△	04.12.8	半田メッキ削除 Solder Plating deletion.	N. Y. H.	製品番号 PRODUCT No.	No.		材 料 MATERIAL	備 考 NOTE	
△	03.2.20	角ピンメッキ追加 Pin Plating addition.	K. K. Y. H.						
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計承認 DESIGN APP				製品名 NAME	SMDウエハー(ストレート型) SMD WAFER (S-Type)	
承認 APPROVED	確認 CHECKED		一般公差 TOLERANCE	尺度 SCALE			図番 DRAWING No.	JC-0807-04E	
K. Shiine	Y. Horiuchi		±0.3	3/1					
設計 DESIGN	製図 DRAWING		JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.						
K. Kusano	K. Kusano								